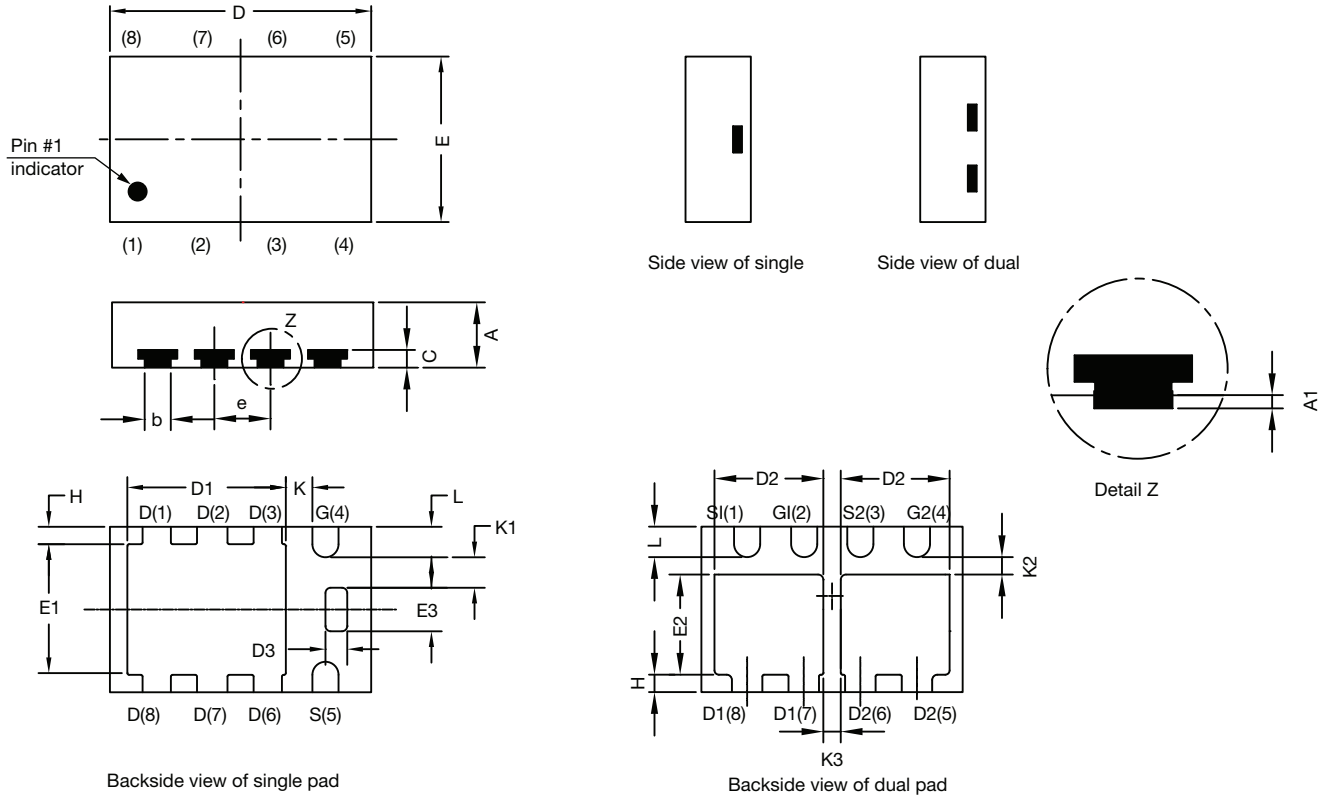


PowerPAK[®] ChipFET[®] Case Outline



DIM.	MILLIMETERS			INCHES		
	MIN.	NOM.	MAX.	MIN.	NOM.	MAX.
A	0.70	0.75	0.85	0.028	0.030	0.033
A1	0	-	0.05	0	-	0.002
b	0.25	0.30	0.35	0.010	0.012	0.014
C	0.15	0.20	0.25	0.006	0.008	0.010
D	2.92	3.00	3.08	0.115	0.118	0.121
D1	1.75	1.87	2.00	0.069	0.074	0.079
D2	1.07	1.20	1.32	0.042	0.047	0.052
D3	0.20	0.25	0.30	0.008	0.010	0.012
E	1.82	1.90	1.98	0.072	0.075	0.078
E1	1.38	1.50	1.63	0.054	0.059	0.064
E2	0.92	1.05	1.17	0.036	0.041	0.046
E3	0.45	0.50	0.55	0.018	0.020	0.022
e	0.65 BSC			0.026 BSC		
H	0.15	0.20	0.25	0.006	0.008	0.010
K	0.25	-	-	0.010	-	-
K1	0.30	-	-	0.012	-	-
K2	0.20	-	-	0.008	-	-
K3	0.20	-	-	0.008	-	-
L	0.30	0.35	0.40	0.012	0.014	0.016
C14-0630-Rev. E, 21-Jul-14						
DWG: 5940						

Note

- Millimeters will govern